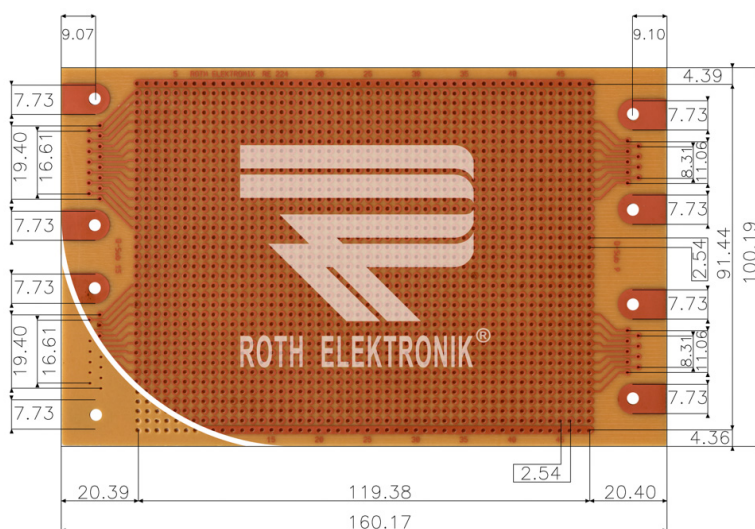




RE224-HP

- Carta in resina fenolica FR2 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Protezione organica per superfici (OSP)
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 48 x 35 rilievi di saldatura 2,10 mm Ø
- Diametro del foro 1,00 mm
- Attacchi per connettore D-Sub DIN 41652
- 2 percorsi potenziali
- Dimensioni 100 x 160 mm